

- b. ボードをトラックに沿ってスライドさせて、カードケースから取り外します。隣接するボードに触れないよう注意してください。
- Sun Fire 3800 システムの場合、ボードは水平に取り付けられています。
 - a. 一方の手でハンドルを持ち、もう一方の手でボードの下を支えて、ボードをカードケースから取り外します。
4. ボードをアースされた ESD マット上に置きます。
 5. フィラーパネルを取り付けます。



注意 – システムの電源を再び入れる前に、CPU/メモリーボードスロットの前面だけを保護するフィラーパネルを取り付けます。CPU/メモリーボードのすべてのスロットに、フィラーパネルまたはフィラーボードが取り付けられていることを確認します。

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems CPU/Memory Board Installation Guide* (Part No: 806-2946-13)



Please Recycle

Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara CA 95054 U.S.A.
650 960-1300, Fax 650 969-9131



Adobe PostScript

Part No: 816-0061-12
Revision A, 2002 年 2 月

Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 システム CPU/メモリーボード 設置マニュアル

CPU/メモリーボードの位置

システム	CPU/メモリーボードの スロットの数	スロット番号	位置
Sun Fire™ 6800	6	SB0 ~ SB5	正面
Sun Fire 4810	3	SB0、SB2、SB4	正面
Sun Fire 4800	3	SB0、SB2、SB4	背面
Sun Fire 3800	2	SB0、SB2	正面

CPU/メモリーボードの取り付けの準備

使用できる CPU/メモリーボードには、次の 2 種類があります。

- UltraSPARC III™ 750 MHz プロセッサ – CPU/メモリーボード
- UltraSPARC III (Cu) 900 MHz プロセッサ – CPU/メモリー+ボード



注意 – CPU/メモリーボードは重く、約 7.7 ~ 9.0 kg (17 ~ 22 ポンド) の重量があります。ボードをシステムから取り外す場合には注意してください。



注意 – 同じシャーシ内での、CPU/メモリーボードと CPU/メモリー+ボードの組み合わせはサポートされていません。同じシャーシには、同じタイプの CPU/メモリーボード (CPU/メモリーボードまたは CPU/メモリー+ボード) を取り付ける必要があります。

